



NUMBER 178296
3/4 ANGLE PROJECTION
METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
 - OBsolete PARTS: OBsolete CIS STREAMLINING PER D. REAUD/D. SINISI
- 注記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
 - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
 - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

△	△	1,2-178296-5	
△	△	1,2-178296-3	OBsolete
△	△	1,2-178296-2	
(FINISH)		製品番号	(PART NO.)

Copyright © 1994 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
mm(TAWG -)		mmφ		ダイナミック 3100 シリーズ 6 極 ヘッダーセンズリー (水平タイプ) 6 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASSY FOR DYNAMIC 3100	
B1	REVISED PER ECO-10-000444	KK	AEG/JAN/10	MATERIAL	SEE NOTE
B	REVISED(FJD0-0039-03)	TSSM	6/3	FINISH	SEE NOTE
A	REVISED(FJD0-0114-03)	TSSM	25 APR 03	DR.	22/DEC/94 K.IKEDA
0	RELEASED	KI	SM	DE.	22/DEC/94 K.IKEDA
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK DATE	CHK.	18/JAN/95 S.MANABE
				(GENERAL TOLERANCE) 100P : ±0.3 1000P 300P : ±0.4 3000P 1000P : ±0.5 角 度 : ±3°	
SCALE		SIZE		LOC NUMBER	
2-1		B J		C=178296	
REV		SHEET		1 OF 1	
B1					

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面